1 8500B F14-B

AMD A6 PRO 8500B

核心参数 | Parameter list

CPU	AMD A6 PRO 8500B 1.6 GHz 3.0 GHz
内核/线程	2 Cores / 4 Threads
缓存	1 MB Cache
TDP	15W
架构	AMD PRO A系列
内存	双插槽DDR3L 最大支持16G
存储	SSD (mSATA接口) 选配HDD(支持扩展一个2.5寸硬盘)
声卡	HD Audio realtek ALC 662
显卡	AMD Radeon R5 Graphics
网卡	10/100/1000Mbps 自适应 RTL 8111
扩展	WIFI+蓝牙模块(M.2 PCIE)
系统支持	Windows （除XP）及Linux
I/O接口	4*USB2.0、4*USB3.0、2*HDMI、1*VGA 、1*RJ45、1*DC、1*MIC-IN、1*LINE-OUT、1*Type-C 、1*CLS
内部I/O接口	1*CPU_FAN、1*CH_S、1*F_AUDIO、1*COM1_2、1*COM3_4、1*TPM、1*PCIE_GPIO、1*DC_IN、1*FP、1*JP1

BIOS参数 | BIOS Function

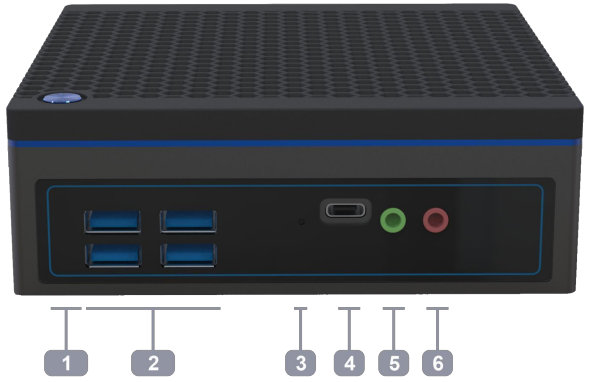
显示模式	4K / 支持三显（复制模式，扩展模式） HDMI最大分辨率：1920x1080@30Hz;VGA最大分辨率：1920x1080@30Hz
启动模式	PXE / 来电自启 / 网络唤醒
Intel 虚拟化技术	不支持
Intel 超线程技术	不支持

工作环境	环境温度：-10~60 ℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）
工作电压	DC 12V - 5A	
静电	接触放电2K ，空气放电6K	
存储环境	环境温度：-10~60 ℃	相对湿度：0~95%（无冷凝）

SHAREVDI

2 8500B F14-B

AMD A6 RPO 8500B



接口说明 | I/O Port

01	POWER键	02	USB3.0*4	03	CLS开关
04	Type-C（默认）	05	MIC输入	06	SPK输出
07	USB2.0*2	08	RJ45千兆	09	USB2.0*2
10	VGA输出	11	HDMI输出	12	HDMI输出
13	DC12V电源输入				

尺寸	L 133.8mm*W 126.6mm*H 47mm	重量	净重：	0.65kg	毛重： 1.5kg

参数说明 | Specification

产品特点	采用塑胶上盖配铝合金机身；上盖采用拉丝纹理搭配高光镜面效果。		
散热方式	主动散热（风冷散热）		
背挂方式	专用支架，支持VESA背挂		
包装方式	牛皮纸彩盒+防摔瓦楞外箱		
包装清单	电源适配器 * 1	电源线 * 1	背挂 * 1
	产品说明书 * 1	合格证 * 1	背挂螺丝 * 1

整机性能 | Performance

整机跑分	鲁大师			CINBENCH	3D MARK11	PC MARK
	CPU	10056	GPU 10322	201	P1002	-

视频体验	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级	Ⅳ级流畅	**Ⅴ级**
游戏体验	Ⅰ级	Ⅱ级	**Ⅲ级**	Ⅳ级	Ⅴ级
办公体验	Ⅰ级	Ⅱ级	Ⅲ级流畅	**Ⅳ级**	Ⅴ级